

製品仕様一覧

製品名称			MAGNIA T1340f				
形名			/3930		/4560	/7300	
形番			TN8100-2504T		TN8100-2505T	TN8100-2506T	
CPU	搭載 CPU		インテル® Celeron® プロセッサ G3930		インテル® Pentium® プロセッサ G4560		インテル® Core™ i3-7300 プロセッサ
	動作周波数		2.90GHz		3.50GHz		4GHz
	標準搭載数／最大搭載数		1/1				
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)		2MB		3MB		4MB
	コア数(C)／スレッド数(T)(1CPU)		2C/2T		2C/4T		
	コントローラー・ハブとの接続		DMI3 (8GB/s)				
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー		－		対応		
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー		－		対応		
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー		－				
	チップセット			インテル® C236 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準/最大		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM : 64GB (4x 16GB)				
	搭載メモリ		DDR4-2400 SDRAM DIMM, Unbuffered				
	最大動作周波数		2133MHz		2400MHz		
	誤り検出・訂正		ECC				
	メモリスベアリング		－				
	メモリミラーリング		－				
補助 記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	－				
		内蔵最大	HDD ケージの標準搭載なし(セレクトابلオプション)				
			2.5 型 HDD ケージ(TN8154-80T)選択時: SATA 16TB (8x 2TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), SATA SSD 12.8TB (8x 1.6TB), SAS SSD 3.2TB (8x 400GB) 3.5 型 HDD ケージ(TN8154-79T)選択時: SATA 40TB (4x 10TB) 3.5 型 Fixed HDD ケージ(TN8154-81T)選択時: SATA 40TB (4x 10TB)				
			3.5 型 Fixed HDD ケージ(TN8154-81T)選択時: SATA 40TB (4x 10TB)				
	ホットプラグ		対応 (TN8154-79T または TN8154-80T 搭載時)				
	インターフェース規格と RAID 構成*1		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)				
	光ディスクドライブ		標準搭載無し(セレクトابلオプション): 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI のどちらか一方を選択必須				
	FDD		フラッシュ FDD (オプション)*2				
	拡張ベイ		2x 5.25 型デバイスベイ + 1x Slim DVD ベイ				
	拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x2 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x1 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x16 レーン, x16 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット)				
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB				
	グラフィック表示と解像度*3		1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080				
標準インターフェース			7x USB3.0 (2x 前面(Type A)、1x 内部(Type A)、4x 背面(Type A)) 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)				
キーボード・マウス			標準添付				
冗長電源			対応 (オプション, ホットプラグ可)				
冗長ファン			－				

外形寸法(幅×奥行き×高さ)*4		非冗長電源ユニット(TN8181-177T)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)		
		冗長電源ユニット(TN8181-135T/-137T)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 498.4mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)		
質量(最小*5/最大)		11.0kg / 18.5kg		
電源		標準搭載なし(セレクトابلオプション) 500W 80 PLUS® Gold 取得電源(二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ不可, 1x AC100V 用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) 460W 80 PLUS® Platinum 取得電源(二極並行アース付きコンセント)(ホットプラグ可, 1x AC100V 用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付)(最大: 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz		
消費電力(100V 最大構成時, 25℃高負荷時)		190VA/189W	198VA/197W	200VA/198W
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)		244VA/242W	252VA/250W	257VA/255W
消費電力(200V 最大構成時, 25℃高負荷時)		188VA/187W	196VA/195W	198VA/196W
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)		241VA/240W	249VA/247W	255VA/253W
省エネ法(2011 年度基準)に基づく エネルギー消費効率(W/GTOPS)*7		0.183 (I 区分)	0.147(II 区分)	対象外*6
音量*8	音圧レベル (100V 最小構成時, 待機時)25℃	28.3dB		
	音圧レベル 2.5 型 HDD (100V 最大構成時, 高負荷時)25℃	37.9dB		
	音圧レベル 3.5 型 HDD (100V 最大構成時, 高負荷時)25℃	32.5dB		
温度/湿度条件		動作時 : 5~40℃ (オプション適用時: 5℃~48℃、構成制限あり) / 10~85% *9 (ただし結露しないこと) 保管時 : -10~55℃ / 10~85% *9 (ただし結露しないこと)		
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)		
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials		
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 以降		
	VMware	-		

*1: 各 RAID 構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD)対応状況については、システム構成ガイド内の「内蔵ドライブ」の項を参照してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: Windows Server® 2016 利用時は、接続されているディスプレイに合わせて、画面の解像度が自動的に設定され(1024x768, 800x600 などディスプレイの最大の解像度よりも低い場合があります)、変更はできません。

*4: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*5: 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除いたものです。

*8: 測定条件は ISO7779 準拠、環境温度 25℃、高負荷時の値。数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。

*9: 内蔵 LTO は 20~80%

製品環境諸元一覧

国際エネルギースター計画基準への適合 (Y/N)		適合予定		
低電力モード消費電力(W)		29	28	27
グリーン購入法特記事項(2015 年度閣議決定)		適合		対象外
省エネ法関連特記事項		省エネ法基準適合		省エネ法規制対象外*1
リサイクル設計 (Y/N)		Y		
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N		
	使用箇所	—		
リサイクル関連特記事項		25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示		
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		－ (紙媒体の添付無し)		
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDEs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)		Y		
塩ビ (PVC)の不使用 (Y/N)		N		
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N		
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)		Y		

*1：200GTOPS を超えるため省エネ法(2011 年度目標基準)規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称			MAGNIA T1340f			
形名			/1220	/1225	/1230	/1270
形番			TN8100-2507T	TN8100-2508T	TN8100-2509T	TN8100-2510T
CPU	搭載 CPU		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v6	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1230v6	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1270v6
	動作周波数		3GHz	3.30GHz	3.50GHz	3.80GHz
	標準搭載数 / 最大搭載数		1/1			
	インテル® スマート・キャッシュ(ラ スト・レベル・キャッシュ)		8MB			
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)		4C/4T		4C/8T	
	コントローラー・ハブとの接続		DMI3 (8GB/s)			
	インテル®バーチャライゼーション・ テクノロジー		—		対応	
	インテル®ハイパー・スレッディン グ・テクノロジー		—		対応	
	インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー		対応			
チップセット			インテル® C236 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大		標準搭載なし(セクタブルオプション) / Unbuffered DIMM : 64GB (4x 16GB)			
	搭載メモリ		DDR4-2400 SDRAM DIMM, Unbuffered			
	最大動作周波数		2400MHz			
	誤り検出・訂正		ECC			
	メモリスベアリング		—			
	メモリミラーリング		—			
補助 記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	—			
		内蔵最大	HDD ケージの標準搭載なし(セクタブルオプション) 2.5 型 HDD ケージ(TN8154-80T)選択時: SATA 16TB (8x 2TB), SAS 14.4TB (8x 1.8TB), SATA SSD 12.8TB (8x 1.6TB), SAS SSD 3.2TB (8x 400GB) 3.5 型 HDD ケージ(TN8154-79T)選択時: SATA 40TB (4x 10TB) 3.5 型 Fixed HDD ケージ(TN8154-81T)選択時: SATA 40TB (4x 10TB)			
		ホットプラグ	対応 (TN8154-79T または TN8154-80T 搭載時)			
	インターフェース規格と RAID 構成 *1		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)			
	光ディスクドライブ		標準搭載無し(セクタブルオプション): 内蔵 DVD-ROM または内蔵 DVDSuperMULTI のどちらか一方を選択必須			
	FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2			
	拡張ベイ		2x 5.25 型デバイスベイ + 1x Slim DVD ベイ			
	拡張スロット	対応スロット		1x PCI Express 3.0 (x2 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x1 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x16 レーン, x16 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット)		
グラフィック	搭載チップ / ビデオ RAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB			
	グラフィック表示 と 解像度*3		1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080			
標準インターフェース			7x USB3.0 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 4x 背面(Type A)) 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)			
キーボード・マウス			標準添付			
冗長電源			対応 (オプション, ホットプラグ可)			
冗長ファン			—			

外形寸法（幅 x 奥行き x 高さ）*4		非冗長電源ユニット(TN8181-177T)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm（スタビライザ収納時/突起物含まず） 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm（スタビライザオープン時/突起物含む） 冗長電源ユニット(TN8181-135T/～137T)選択時 175.0mm x 469.3mm x 367.0mm（スタビライザ収納時/突起物含まず） 249.0mm x 498.4mm x 367.0mm（スタビライザオープン時/突起物含む）			
質量（最小 *5 / 最大）		11.0kg / 18.5kg			
電源		標準搭載なし(セレクトابلオプション) 500W 80 PLUS® Gold 取得電源 （二極並行アース付きコンセント）（ホットプラグ不可、1x AC100V 用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付） 460W 80 PLUS® Platinum 取得電源 （二極並行アース付きコンセント）（ホットプラグ可、1x AC100V 用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付）（最大: 2） AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz			
消費電力(100V 最大構成時、25℃高負荷時)		199VA/197W	209VA/208W	232VA/230W	234VA/232W
消費電力(100V 最大構成時、最大電力)		256VA/254W	264VA/262W	288VA/286W	290VA/288W
消費電力(200V 最大構成時、25℃高負荷時)		197VA/195W	207VA/206W	229VA/228W	231VA/230W
消費電力(200V 最大構成時、最大電力)		253VA/252W	261VA/259W	285VA/283W	287VA/285W
省エネ法(2011 年度基準)に基づく エネルギー消費効率(W/GTOPS) *7		対象外*6			
音量*8	音圧レベル (100V 最小構成時、待機時)25℃	28.3dB			
	音圧レベル 2.5 型 HDD (100V 最大構成時、高負荷時)25℃	37.9dB			
	音圧レベル 3.5 型 HDD (100V 最大構成時、高負荷時)25℃	32.5dB			
温度／湿度条件		動作時：5～40℃（オプション適用時: 5℃～48℃、構成制限あり） / 10～85% *9 （ただし結露しないこと） 保管時：-10～55℃ / 10～85% *9（ただし結露しないこと）			
主な添付品		スタートアップガイド、保証書、キーボード(ケーブル長: 1.8m)、マウス(ケーブル長: 1.8m)			
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard、Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard、Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials			
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 以降			
	VMware	-			

*1: 各 RAID 構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD) 対応状況については、システム構成ガイド内の「内蔵ドライブ」の項を参照してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: Windows Server® 2016 利用時は、接続されているディスプレイに合わせて、画面の解像度が自動的に設定され(1024x768, 800x600 などディスプレイの最大の解像度よりも低い場合があります)、変更はできません。

*4: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*5: 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除いたものです。

*8: 測定条件は ISO7779 準拠、環境温度 25℃、高負荷時の値。数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。

*9: 内蔵 LT0 は 20～80%

製品環境諸元一覧

国際エネルギースター計画基準への適合 (Y/N)		適合予定			
低電力モード消費電力(W)		28	29	28	27
グリーン購入法特記事項(2015 年 2 月閣議決定)		対象外			
省エネ法関連特記事項		省エネ法規制対象外*1			
リサイクル設計 (Y/N)		Y			
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N			
	使用箇所	-			
リサイクル関連特記事項		25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示			
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		- (紙媒体の添付無し)			
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDOs, (PBDEs))の 不使用 (Y/N)		Y			
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)		N			
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N			
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)		Y			

*1：200GTOPS を超えるため省エネ法（2011 年度目標基準）規制対象外です。

製品仕様一覧

製品名称			MAGNIA T1340f					
形名			/3930v		/4560v		/1220v	
形番			TN8100-2736T		TN8100-2737T		TN8100-2738T	
CPU	搭載 CPU		インテル® Celeron® プロセッサ G3930		インテル® Pentium® プロセッサ G4560		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220v6	
	動作周波数		2.90GHz		3.50GHz		3GHz	
	標準搭載数／最大搭載数		1/1					
	インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)		2MB		3MB		8MB	
	コア数(C)／スレッド数(T)(1CPU)		2C/2T		2C/4T		4C/4T	
	コントローラー・ハブとの接続		DMI3 (8GB/s)					
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー		対応					
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー		－		対応		－	
	インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー		－				対応	
チップセット			インテル® C236 チップセット					
メモリ	搭載容量 標準/最大		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Unbuffered DIMM : 64GB (4x 16GB)					
	搭載メモリ		DDR4-2400 SDRAM DIMM, Unbuffered					
	最大動作周波数		2133MHz		2400MHz			
	誤り検出・訂正		ECC					
	メモリスベアリング		－					
	メモリミラーリング		－					
補助 記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	－					
		内蔵最大	SATA 40TB (4x 10TB)					
		ホットプラグ	非対応					
	インターフェース規格と RAID 構成*1		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)					
	光ディスクドライブ		内蔵 DVD-ROM					
	FDD		フラッシュ FDD (オプション)*2					
	拡張ベイ		2x 5.25 型デバイスベイ + 1x Slim DVD ベイ					
拡張スロット	対応スロット	1x PCI Express 3.0 (x2 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x1 レーン, x8 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x16 レーン, x16 ソケット) 1x PCI Express 3.0 (x4 レーン, x8 ソケット)						
グラフィック	搭載チップ/ビデオ RAM		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB					
	グラフィック表示と解像度*3		1677 万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080					
標準インターフェース			7x USB3.0 (2x 前面(Type A), 1x 内部(Type A), 4x 背面(Type A)) 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C 規格準拠/D-Sub9 ピン, シリアルポート A, 1x 背面, オプションで計 2 ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45, 1x 背面)					
キーボード・マウス			標準添付					
冗長電源			－					
冗長ファン			－					
外形寸法(幅×奥行き×高さ)*4			175.0mm x 469.3mm x 367.0mm (スタビライザ収納時/突起物含まず) 249.0mm x 487.0mm x 367.0mm (スタビライザオープン時/突起物含む)					
質量(最小*5/最大)			11.0kg / 17.8kg					
電源			500W 80 PLUS® Gold 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可, 1x AC100V 用電源ケーブル(ケーブル長: 3.0m)添付) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz					

消費電力(100V 最大構成時, 25℃高負荷時)		190VA/189W	198VA/197W	199VA/197W
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)		244VA/242W	252VA/250W	256VA/254W
消費電力(200V 最大構成時, 25℃高負荷時)		188VA/187W	196VA/195W	197VA/195W
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)		241VA/240W	249VA/247W	253VA/252W
省エネ法(2011 年度基準)に基づく エネルギー消費効率(W/GTOPS)*7		0.183 (I 区分)	0.147 (I 区分)	対象外*6
音量*8	音圧レベル (100V 最小構成時、待機時)25℃	28.3dB		
	音圧レベル (100V 最大構成時、高負荷時)25℃	32.5dB		
温度／湿度条件		動作時：5～40℃ (オプション適用時: 5℃～48℃、構成制限あり) / 10～85% *9 (ただし結露しないこと) 保管時：-10～55℃ / 10～85% *9 (ただし結露しないこと)		
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, キーボード(ケーブル長: 1.8m), マウス(ケーブル長: 1.8m)		
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials		
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 以降		
	VMware	-		

*1: 各 RAID 構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD) 対応状況については、システム構成ガイド内の「内蔵ドライブ」の項を参照してください。

*2: 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド内の「Flash FDD について」の項を参照してください。

*3: Windows Server® 2016 利用時は、接続されているディスプレイに合わせて、画面の解像度が自動的に設定され(1024x768, 800x600 などディスプレイの最大の解像度よりも低い場合があります)、変更はできません。

*4: 防塵キット実装時の外形寸法については、システム構成ガイド内の「防塵キット・防塵フィルター」の項を参照してください。

*5: 動作可能な最小構成(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット)

*6: 省エネ法(2011 年度基準)の規制対象外です。

*7: 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除いたものです。

*8: 測定条件は ISO7779 準拠、環境温度 25℃、高負荷時の値。数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。

*9: 内蔵 LTO は 20～80%

製品環境諸元一覧

国際エネルギースター計画基準への適合 (Y/N)		適合予定	
低電力モード消費電力(W)		29	28
グリーン購入法特記事項(2015 年度閣議決定)		適合	対象外
省エネ法関連特記事項		省エネ法基準適合	省エネ法規制対象外*1
リサイクル設計 (Y/N)		Y	
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N	
	使用箇所	—	
リサイクル関連特記事項		25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示	
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		－ (紙媒体の添付無し)	
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDEs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)		Y	
塩ビ (PVC)の不使用 (Y/N)		N	
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N	
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)		Y	

*1：200GTOPS を超えるため省エネ法（2011 年度目標基準）規制対象外です。